®日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

#### 

9Int. Cl. \*

量別配号 广内整理番号

❷公阳 平成3年(1991)12月17日

H 01 L 21/316

X 6940-4M

春査請求 朱請求 請求項の数 4 (全11頁)

**9**発明の名称 シリコン酸化原の形成方法

Ø特 题 平2-88057

②出 版 平2(1990)4月2日

⑩発 明 者 大 田 与 洋 千葉県千葉市川崎町1番地 川崎製鉄株式会社技術研究本 部内

②発 明 者 宮 崎 善善 久 千葉県千葉市川崎町 1 街地 川崎製鉄株式会社技術研究本

個発 明 者 大 塚 研 一 千葉桌千葉市川崎町1番地 川崎製鉄株式会社技術研究本

②出 题 人 川崎製鉄株式会社 兵庫県神戸市中央区土本町通1丁目1番28号
②代 理 人 弁理士 接辺 望聴 外1名

. w

75 40 2

1、発明の名称 シリコン酸化四の形成方法

2. 特許請求の範囲

(1) 基礎を収断した容器内に有機シラン化会 数とオゾンとを供給して業務板にシリコン酸化 値を形成するに限し、接着板を加熱すると共 に、設備板に宏外線を照射することを特徴とす るシリコン酸化原の形成方法。

(2) 訂記有限シラン化合物がアルコキシル基 を有する有限シラン化合物である研究項1に記 風のシリコン酸化膜の形成方法。

(3.) 「野宝項1または2に記載の方法によって 番板にシリコン酸化版を形成し、その後、前記 客質内への有量シラン化合物の供給を停止し、 オゾンは供給しながら、 競募板を知熱すると共 に鉄画板に約外線を照射し、 跋シリコン酸化原 をアニールすることを特徴とするシリコン酸化 膜の形成方法。

(4) 補来収1または2に記載の方法によって 芸板にシリコン数化膜を形成し、一旦放高板を な替から取出した後、放高板を再び放射器内に 収納し、放客器内にオゾンを供給しながら、 な器板を加熱すると共に放着板に低い砂を無差 し、放シリコン数化膜をアニールすることを特 依とするシリコン数化膜の形成方法

3. 発明の非無な設備

<遊集上の利用分野>

本発明は、シリコンウェハー等の高板上へのシリコン酸化額の形成方法に関する。 本義明の方法は、光C V D 法に属する。

く従来の技術>

半導体装置の製造には、配料用形成の工程が含まれている。 そして、密線層の開始をよび 層間には、製造を防ぐために絶縁着が形成をた

持冊平3-286531(2)

る。 このような絶縁層として、シリコン酸化 ほが多用されており、その形成方法としては、 CVD任、PVD性、SOI法等が知られている。

シリコン酸化酸の形成方法のうち、C V D 伝 が最も一般的な方法であり、実用化されている C V D 法には、下記のような方法がある (「値・し S I 材料プロセスの基理」、オーム社、伊度を使、単野客を参照のこと)。

**ひ S i H a - 0 t お圧 C V D 注 ② S i H a - 0 。ブラズマ C V D** 注 **のTEoS(テトラエトキシシラン)- 0 :** 

①の方在は、シリコン酸化膜の形成が適やかに行なわれるが、配触層と配線層の間の完複形状がオーバーハング形状を長しあく、 従って、ホール部にポイドが発生しあく、 それが原因で 歩音よりの低でをもたす。

つの方法では、オーバーハングは改善された が、関係部の額度が小さくなる傾向が見られる

なるパーティクルの発生が悪しい。 従って、 さらに覚望な場合が求められる半導体製造プロ セスには、この方法は必ずしも過ぎするもので はない。

> また、別に、後体状のオルガノシリコンを改 仮上に生わすることによってあらかじめ基板上 に顧を形成しておき、それぞ処理室内に載入し てオゾンを含むガスにをらしながら紫外線を懸 割して5~0。の顔を形成する方法が、段間筋 5~3 - 2 4 8 7 1 0 号公復に開示されている。

> しかし、この方法によると、反応は最後面では十分進行するが、際の序み方向を部では反応が十分に進行せず、そのために、形成された区の政策をが不十分であった。

さらに最近、ここで述べた欠点を覚しする方法として、オゾンと、有限シラン化会物に分却され、アルコキシシランの一種であるでEOSとを思いる常任でのCVD法によるシリコン設化版の形成方法が住目を集めて来ている。 この方法では、オーバーハング配止、例彙の温原

ため、何豊郎の絶話性に問題をきた。 するとが多い。 するわち、スチップカバリッ ジが、アスペクト比が上がるに伴って悪くなる傾向にある。

方法のは、のとのの欠点を党殴した方任であるが、水頂温度が740で付近であり、のの450で、のの400でに比較して高く、A.2 配鉄以降の工程には使用できないという欠点がある。

そこで、これらの世来のCVDは前の問題点を覚してるべく、光照射を利用する方法が提案 まれた。

たとえば、SiN。 材料に設定した改良性となって、オゾンを協加したSiN。 ガスには世代では、大人に対しては観波表を向上を開発しては観波表を分上を開発しては、大人に対して使っているために、「以ののではなってあるオーバーハングなどは、そのほどのできるとはいえず、また数質の係下のほどに

化防止、低速成数(成품温度 4 5 d 七以下)が 速度をれ、前記先行技術の欠点は異数をれてい る。

#### | <発明が終決しようとする辞収>

上記の如く、シリコン酸化酸、中に層間地球原の形成方法として、ステップカイリッジの負針を、成膜違反の概点から、オゾンーTEOS 常氏でVD注が注目されてまている。 特に、チザインルールが0、8μm以下になる4MDRAM以上のメモリーでは、実用なが決討まれている。

しかし、このオゾンーTEOS 常住CV Dにによって形成をれるシリコン酸化量にも、下記のような欠点があり、そのために、早狭では層間地段脳として使われるとは考えられない。 ①成策速度が違い。 通常の委件では 0 2 4 m / 分である。

メモリーの高量額化と同時に基礎の大口径化 が選行しており、一枚一枚の基板を威吹処理す

特 期 平 3 - 286531 (3)

る方法(枚紙化)が必要の主使になってまている。 このとを、従来の多数枚を同時に必要するパッチ式に匹敵するスループットを確保するためには、必要選及の大幅な向上が必要である。

ロクラックが発生する。

芸密広力が遺常(2~5)×10° dya/cm² 圧縮であるために、順厚1.2μπ以上でク ラックが発生する。 また、アルミニウムなど の記載パターンに置付けすると、全国とシリコ ン数化层の両方にクラックが入る。

のアスペクト比が 0 . 5以上の場合、様方向記 絵間にポイドあるいは最苦性の悪い領域が発生 する傾向がある。

の絶縁形圧が5~6 M V / e m であり、無酸化 酸に比較して(3~4) M V / e m 小さい、

本発明は、ここで述べたオゾンーTEOS市 圧CVDほによって形成されるシリコン酸化度の特性(ステップカバリッジの表好さ)を生か しつつ、この方法の双状での問題点である広庭

形成されたシリコン酸化度が発生性にある性に、シリコン酸化度の原質に関わる。 一般の原質に関わる。 一般の原質を対した。 一般の原質を対した。 一般の原質を対した。 一般の原質を対した。 一般の原素がは、シリコン酸化酸がに、多い場合は、1 %は、まで皮が完全によると考えられた。

これらの事実より、成蹊速度をさらに向上を せ、襲気の何上を図るには、最終的に反応を効 型よく終了させればよいことが明らかとなっ た。 そして、反応を効率的に行わせるには、 に下の1点に注意を払えばよいのである。

①数数に導入したTEOSを完全にオゾンと 反応させる、すなわち分解反応効率を上げる。

のオゾン-TEOSの反応により、一届の

速度および無質を改良する技術を製供しようと するものである。

くは試を解決するための手数>

を明確らは、オゾンーTEOSTECVD社では、オゾンーTEOSTECVD社では、カバリッグの良好をを告かしつつ、しまりの受性をを告かしつつ、ないでの問題を確しては、成状では、成蹊速度に関しては、成状ではは、成蹊速度に関しては、成状では、過過をでは、成蹊速度に関しては、のでは、ののでは、対域でなる対域では、中後のしまり、数量のスループットを維持するためには、のの成蹊でなる対域であるだめに、対しているのの成蹊である。数量の必要を構造した。

また、オゾンーTEOS常任CVD性によって
あ気上にシリコン酸化展を尽く推設すると、
そのシリコン酸化酸にクラックが入り、A2の
配線局の上に重付けするとA2の配線層及びシリコン酸化質に関呼にクラックが入ることや、

S i に 結合する 4 個のエトキシ書 ( C 。 H 。 O ) からすべてのエチル志 ( C 。 H 。 ) あるいはエトキシ書 ( C 。 H 。 O ) を設置させ、 気相で安定な化合物にして がガスとして チャンパーから取り除き、 これらの シリコン 像 化酸中への取り込みを紹力 少なくする。

知記有限シラン化合助は、アルコーシル基を有する有限シラン化合物であるのがよい。

また、前記の方柱によって基在に レリコン酸 化原を形成した後、前記事務内への可避シラン 化合物の供給を停止し、オゾンなの 動しなが ら、試着複を加熱すると共に改基板に 紫外線を 限計し、数シリコン酸化質をアニールするのが

#### 特間平3-286531(4)

Łw.

さらに、前記の方性によって高板にシリコン 酸化態を形成し、一旦該高板を容易から取出し た後、数高板を再び弦な器内に収納し、弦響器 内にオゾンを供給しながら、弦高板を加熱する と共に弦高板に雲外鏡を照射し、弦シリコン数 化膜をアニールするのがよい。

以下に、太死明を終確に抵牾する。

せじめに、従来のオゾン=TEOS末圧CV D 法および未発明法によるシリコン最化度の形成質性とその際の反応速度について述べる。

TEOSは、化学文ではSi(OCI Hi)。と扱きれる。 この化合物とオゾン (O。)の反応でシリコン酸化膜(SiOi) が形成するメカニズムはまだ十分には知られて いないが、TEOSと販売の組合がスの思分解 には740でが必要であるが、オゾンーTEO S反応ではシリコン酸化膜の収長造成が400 で行近であることを考えると、オゾンの熱分別 によって微素原子が生成し、その酸素原子が

を仮定すると、

が成立すると考えることができる。 ここで、 お辺の第4項は、議座の小さい販信原子議院の 2乗に第三体の機度を乗じたものであるため に、他項に比較して小さいと考えることができ るので、これを無視すると、

$$[0] = \{k_{\pm}[0_{\pm}] [M]\}$$

$$/ \{k_{\pm}[0_{\pm}] + k_{\pm}[0_{\pm}] [M]\}$$
(a)

が意識される。

この式(8)から、酸素分子で給肥されたオソンガスの中の酸素原子の適度を高く技持するためには、①オソン減度を高くする、②氏(8)の対辺の分子を大きくするという手段が考えられる。 そして、ひを実現するには、オ

```
TEOSを東京して分解する。「なわち下式
(1)、(2) 世程って反応が進むと考えられる。
```

このように男女すると、式(1)、(2)に 然した反応を効率よくかつ最高ポイントまで反 応を巡めるためには、気招中あるいは基気戻兵 表面に触索原子の検視を高く維持すればよいこ とがわかる。

ことで、オゾンが設備ガス中に埋在するとを の熱分類によるオゾン分解反応と再節合反応を 式(3)~(6)に示す。

但し、上式中以及第三件である

ここで、他業原子機度(【ロ】 以下【 】 は終定化学展の被定を表す)に関して意志状態

ソンの無分解反応に加え、他のオゾンの分解プロセスを定えればよいことになる。

本発明は、この観点からオゾンーTEOS 名田CVD法の改良を図ったものである。 てなわち、安定的にオゾンを分解して依然原子後度を高級度に維持するためには、継承分子で名所されたオゾンダス中にオゾン分解 作用を有する乗列線を照射し、光度な状態 (photostationary state)を作り出せば良い。

せれにより、取配式 (3) ~ (6) に式 (9) が知わった反応美が成立する。

$$0, + M - 0, + 0$$
 (3)

$$0 + 0_1 + N - 0_1 + M(5)$$

○ + ○ + M - ○ + M (6)
ここで、数数型子に関して足分分配を原足する

Ł.

特別平3-286531(5)

d [0] / d t = k . [0 . ] [M] + k . [0 . ] - k . [0] [0 . ] [M] - k . [0] [0] [M] (10)

が成立すると考えることができる。 ここで、 右辺の第5項は、城民の小さい飲金原子城区の 2 乗に第三体の城底を乗じたものであるため に、佐項に比較して小さいと考えることができ るので、これを無数すると、

が貫進される。

式(8)と式(11)を比較すると明らかなように、低外域を照射することにより、定常状態下の酸素原子減度は(k』[0][M]+k』
[0])/k』[0][M]の際になることになる。 そして、これが、本発明法の有利をを表

ここで、 k・ = 1。 x σ x 0 と なる。 ただ し、 i・ は光子芒原、 σ な 吸収 断面積、 Φ は会 反 2 (9) の 量子 収象 で ある。

オゾンの深外頃による分解反応(失反応(8))の皇子収更が1であることはよく知られている(H.Okabe、既出)。 また、光ブロセス用の低圧水線ランプの光子研集は10°°~10°°個/cm°・secであるから、k。=11~1:0sec~1になる。 もうろん、光を矢光すると、もっと光子研度を上昇させることができ、k。=1000sec~1程反にまて渡せしめることも可能である。

一方、美粋な熱学服反応式(3)の反応返復 空数k。は、文形によれば、

7.85 × 16"\*exp (-24000/RT)

cm\* - molacule - 1 - sec - 4

である(S:R.BENSON. FOUNDATION OF CHEMICAL

XIMETICS RELEV. 1280, NEW YORE)。 これは
2 分子反応であるが、反応を1 気圧下で行わせた場合。オゾンの分配の概息分子分配反応は、

付ける理論的抵抗である。

すうに、反応速度の点について、説明を補充 する。

無外線限制による光分解速度を見扱るには、 まず、オゾンの吸収スペクトル及び吸収値数を 知る必要がある。

k。 とその遺産でのガス単位体化中に含まれる 分子の数との様で表をわる。 それを k・k。 とし、多温度で針牚した k・k。 を 仮 1 に示し た。

表 1 1 気圧酸素ガス中でのオゾンの 熱分解速度定数(k・k;)

反 龙 辺 辰 (で)	仮車分	子分類	反反道	但定在
5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 5 0 0	3 1 3 4 5 1 1 9	9 . 0 - 0 - 1 0 . 5 8 . 4 2 4 0 6 6	9 i x 0 0 i 6 5 3 9 6 0	3 0 - 4

拷問平3-286\$31(6)

D 法では、基製部のみを加熱するいわゆるコールドウオール型の C V D 装置を用いているため、ガス通民が所定の及居に上がりまっておらず、 実際の C V D チャンパー中での氏応速度 は、後1 に来した各温度での反応速度を禁じよるものよりもかなり小さいと考えられる。

は、反応容易形状、光線から照射面に到達する 光子を度等の多数条件の割約を受けることは当然である。

以上述べてもた事項が、本契明法が従来の結分組長応募金のオゾンーTEOS常圧CVD法に比べて成員遺民を向上できることの理論的背景である。

次に、本発明により、シリコン酸化尿の膜質 が同上する場由を述べる。

TEOS性、オゾン由来の数据原子の作用で下式(12)の様に数額的に分解するが、シリコン酸化顕成長数節あるいは成長数質近傍に常外線を照射すると、気相あるいは蒸気表面でのオゾンの分解が促進されるので、TEOSの分解が最終ポイントまで進むことになる。 従って、死度が非常に高く、誤覚に使れるシリコン歴化数が得られる。

S i (O C , H , ) . - S i (O C , H , ) . - S i (O C , H , ) . - S i O C , H , - S i O , (12) のひとつてある成態速度の内上が実現できる。 .

・ ちらに、より伝道におけるシリコン酸化氯の 形成についても述べる。

番根循環が 2 5 0 で以下の場合 を1 から明らかなように、オゾンの船分船 区応は 1 0 m o c でと非常に選い。 使って、 従来のオゾンーT E O S 常圧 C V D 住では、 このようなほ 体下でのシリコン単化器の形成は 英用的でなかった。 しかし、茜板塩度が 2 5 0 で以下であっても、新外線を照射することにより、 2 桁の分解速度の向上が 見込める。 よって、 成熟過度の低下を実現することができる。

上記に加え、従来のオゾン=T E O S 名圧 C V D 任では、熱分解反応は毒収用。辺の検界付近のみしか生じていなかったので対し、本発明 法では、先の返行する光路内で反応が返行する ため、上記以上の反応地連作用が得られる可能 性のあることを付加えておく。

一方、一道の反応が最終ポイン・まで選まないとさせ、式(12)に示す様に、Si(OC: N:):、Si(OC: N:):、SiOC: H:などの含炭質・水気の中間体がシリコン酸化酸中に取り込まれる。 その は 級、シリコン酸化酸中の致智炭素、致智水類の 環質が上昇し、顕質の低下がひき起こされるのである。

はいて、本発明法を具体的に裁明する。 本発明で用いる基板は、多結晶シリコン、単 結晶シリコン年の学導体材料として用いられて いるものである。

本発明で思いる容易は、加熱疾患、 宏外検照 射氏症、オゾン発生疾性、有根シラン化合物系 化装置等を含えたものである。

た然並配は、公知のヒーター等でさいが、可記載をも、シリコン酸化硬形成に近する協定(100~600で程度)に加熱できるものでなければならない。

光外は思射装置は、オゾンを効率化に分配で

特間平3-286531(ア)

もる光度を有するものであればよい。 そのよ うな光原として、例えば低圧水銀灯が挙げら れる。 また、エキシマーシーサ光のKFF 248mmや、人ェイオンレーザの3倍高額紋 光でもよい。 これらは、第1回に示したオゾ ンの数収スペクトルのピーク付近の彼長の光モ

オゾンの分別を連接生じませるのではなく。 後者分子を2個の設念原子に分解し、その歴史 尽子を世界分子と反応させてオゾンを生成させ るような光度を用いてもよい。 このような光 悪としては、例えば、エキシマーレーザのAr ア光(193mm)あるいは184、9ヵmの ほ圧水銀灯があげられる。

オゾン発生芸麗は、公知のものでよいが、オ ゾンの発生原理が無声放電によるものが好まし く、高速度オゾンを発生させるには、毎に放電 部が高英度セラミックスで変われた単温は製造 用のオゾン発生器が好ましい。

有権シラン化合物気化処置も、公知のもので

リン化合物等を与機シランに合物に抵加しても よい。 そのような場合、処加量は2~10% 程度が好ましい。 されらの化合理も、オゾン の光分解反応によって生成する既希原子にア タックだれ、分解が促進される。

オゾンは、適常は数果との担合ガスとして供 粒されるが、オソン構度は 0 . 5 ~ 7 %程度が 好ましい。 また、絶景は 0、5~105 L M 程度が好ましい。

挙載の加別条件は、配設階に用いた金属の性 設によって制約をうける。 例えば、配線層が アルミニウムの場合は350~450七程度、 ポリー\$ i の場合はもっと高温も可能であり、 350~600七年反が好ましい。

留外級の照射は、合成石英配板を通りて反応 母外から照射してもよいし、反応個内部に光原

なお、太発明では、容器内圧力は展定をれなっ いが、通常は1気圧とする。

よい.

本発明では、上記の草都内に育製基板を取納 し、容量内にガス状の有根ション化合物とオゾ ンとを供給し、当板を加熱しなが引無外線を採 計する.

有機シラン化合物は、特に製定点れないが、 アルコキシル基を有するものが好越しい。 そ のような有限シラン化合物として世、TEOS (ナトラエトキシシラン) の位に、ナトラメト キシシラン、テトラブロポキシション、テトタ プトキシシラン等が例示される。 | 有額シラン・ 化合物は、ガス状で革命内に供給されるが、達 本は H e 、 A z 、 N 。 年のキャリゼーガス中に 食有せられて供給される。 その扉の鑑賞 は、ロ・1~105に単程度が好ましい。

なお、リフローガラスであるPSG、BPS G尼のドーピングガスであるトリメテルゼレー ト (B(OCR。)。)等の有様ポロンや、トリメ チルフォスフェイト (PO (CH ala)、トリメ チルフォスファイト ( P ( O C H s € s) ぞの有種

させると、先に有根シラン化合物がTEOSで ある場合について説明した理由により、宏略問 で、展覧の優れたシリコン酸化態が得られる。

例えば膜厚1μm程度のシリコン酸化酸であ れば、加熱温度が約350でであれば1分間程 度、450でであれば2分間程度で形成され

- 本発明によって形成されるシリコン酸化膜の 延賀は優れたものであるが、用途によっては、 さらに使れた歴質が要求される場合がある。 そのような場合は、アニールを行なうとよ

具体的には、上記の方法、条件で最板上にシ リコン酸化膜を形成した後、容器内への有機シ **ラン化自物の供給のみを丹止し、他の操作は引** 観象行なってシリコン藍化質をアニールするの である。 あるいは、シリコン製化膜の形成が **装了して容益外に取り出された基根を、再び客** 単内に収削し、有限シラン化合物を供送しない 上記の条件で基板上にシリコン酸化酸を形成 こと以外にレリコン酸化反形或時と|同様の機作

. . . . . N

#### 持四年3-286531(8)

を行なって、シリコン酸化氯のアニールを行な うのである.

これにより、オゾンの光分解が進行し、発生 する酸素原子が緩伸に延留している炭素、水素 などと反応して気征成分とし、それらの膜中弦 留遺属を低下させるために、シリコン酸化原の 数智応力および絶縁制圧性がさらに向上す

#### く実施例>

以下に、実施例により、本発明を具体的に領 明十七。

#### (英篇例1)

オゾンとTEOSをそれぞれ独立に高板近角 に導入でき、抵皮可変の蒸灰ホルダーを有し、 基板ホルダー上部蓋は合成石英窓を有し、その 記上部に直径110mmの紋取袋者状の形態を した低圧水組ランプを放棄した容器を充定し £ .

から絶疑財圧を算出した.

のアスペット比:Si 乙板上にテストパター ンを形成した後に、新面の SEM写真から決定した。

- : コステップカバリッグ:成膜を行った後に基 板を切断して、断定のSEH鱼 を撮影して、側壁部の額草を平 坦郎の頭尾で割ってその比をス テップタバリッシとした。 モ の比が約1.0を0.0.8~ 釣1. 0を0、0. 8米荷を△ とした。

④ 数容応力:Si 基板の反りを測定して、ヒー れから算出した。

の残留は実えとび水类:SIMSにより測定

#### (茅屋供2)

実施化1と同様の長年で展年1.5μmのシー リコン酸化膜を形成した。 次に、TEOS

この本母内にアルミ記録のテストパメーンの ついたち!の名はを収納し、下記の条件でな器 内にオゾンとTEOSを導入し、基板を350 セヒ知思すると共に低圧木ほうンプを点灯して 紫外親を観動し、常圧にて、篠厚1. 5 m m の シリコン酸化酸を形成した。

T 2 0 5 気化器區度: 8 5 ℃ TEOSキャリヤーガス状金:

120 8 6 6 5

O』(含オゾン) 伝量: 7 . 5 S L M

オゾン譲渡:3.5%

顕形成時の二酸化シリコンの複雑速度を翻定 した。 また、形成されたシリコン姓化展につ いて、下記の方法で武装、許信を行なった。

若果は表えに示した。

**の地味耐圧:5 1 酸化試と5 1 事業裏面に** 1 mm。の範囲にABの電板を スパッタリングにより成更し、 世圧を印加してそれに伴なうな 流の変化を創定した。 保証の

遊しく上昇する点の電圧と限序 の答響内への導入を停止し、毒板和熱温度は 450℃とし、位はシリョン酸化蛋形成時と同 様の条件で30分間アニールを行なった。

> - これについて、実施例1と同様の収斂、評価 を行なった。

葛泉は表 2 に示した。

#### (比较例1)

- 常圧CVD往用の容器を用い、下記の条件に て、SiH。と絵楽も原料として略厚1、5 μ n の シリマン 散 化 腰 そ 形 成 し た。

- Nュ 船駅 S i H 。 ガス(0.1%)流量:

100 sc c m

O s 技量: 1000sccm

匠力:1 気圧

基板温度: 450℃

これについて、実施例しと同様の来級、評価 を行なった。

紀典は我 2 に示した。

(此级研2)

プラズマ住居の本部を用い、下島の交井に

特間平3-286\$31(日)

て、SiN。EN。Oを原料として展年1.5 μmのシリコン酸化額を形成した。

N 3 希 駅 S 1 R 2 ガス ( O . 1 % ) 佐 益 :

E O O s e c m

N a O 復食: 1 0 0 0 a c c m

プラズマ電源: R F (13.56 K H 1) ...

2 0 0 W

E力: 1 Torr

若板進度:380℃

これについて、実施例1と同様の試験、評価 を行なった。

舞長は表 2 ビ示した。

(比较例3)

ブラスマ 逆用の S O を 見い、 下記の 生件に こうて C S パブリング 用 N z (概念: て、TEOSを原料として販厚1、5×mのシ リコン軟化膜を形成した。

TEOS気化器提底:65℃

TEOSパプリング用N。被急:

500 scc m

O : 法量: 500 sccm

を行なった。

乾菜は表 2 に赤した。

(土取(5)5)

英飾例1と同様の窓器を用いた。 基 板 淵 熟透度を380℃とし、低圧水銀灯は点灯し 、なかった他は、実践別1と同様の条件で展歴 1. 5μmのシリコン酸化酸を形成した。

これについて、美路例1と円様の試験、評価 を行なった。

絶景は戦2世景した。

全压力:170 гг 。

TEOS#E:0.38Tore

- プラズマ電源:RF(13、56 M Kz)、

2 5 0 W

基粒提成:400℃

これについて、実施例1と同様の試験、評価

を行なった。

館果は表えに示した。

(比较例4)

最圧然 C V D 注用の容易を用い、下記の条件 にて、TEOSを試料として展示1. 8 # mの

シリコン酸化酸を形成した。 TEOS低化器设度:70℃

400 s c c m

O a 改量:4 O O s c c m

**企圧力:0.6 T o r r** 

TEOS分置: O. 3 Torr

基框延厘:740℃

これについて、実施引きと同様の試験、評価

特爾平3-286531 (10)

器 2 シリテン酸化器の特性比較

	医发生性	生成症状(亡)	孝 秋 姫 及 《μ=/分》	能無能压 (MY/ca)	アスペタト比	2 7 7 7 2 1 1 1 4 9 9	选用运力 (10°4ym/co°)	
英篇例 1	AP - 先 -(0,-1E35)	350	0. •	8	1. 3	•	0. SEE	#L
表集引 2	At - 光 - (0+*TEOS) - 73-3	350 *(\$9(72-4 #3)	0. B	9	1. 2	6	0. 2圧的	# L
比较别:	APCYD - (SIE. + Ba)	45C	0.1	5	0. 3	۵	1.5至時	タレモリ
<b>共収到</b> 2	P - (SiE, - 0,)	390	0. 26	7	0. 3	۵	1. 多灰蜡	おし至り
比吸机	P-TEOS	400	0. 1	6	0.5	0	2 正海	<b>4</b> 9
世数级 4	LPEVO - TEOS	740	0. 0 5	7	0.5	0	2 在第	<b>e</b> t 2
性权祭 5	AP - (C, + TEOE)	380	C. 2	<b>.</b>	0. 0	٥	3 EM	<b>#</b> \`

注) / PCVD:常屋CVD位 LPCVD:経区品CVD法 P:プラズマ法

表えに示された結果により、下記の事項が明 ラかとなった。

まず、短斜の比較であるが、Si月、系の酸化版(比較低1、2)に比較して、ヤミロSを用いた酸化版(比較例3、4、5)は、アスペクト比が大きくなっているにもかかわらて、オーバーハング形状はみられず、かつステップカバリッジは良好であった。 また、TSOSを用いた場合の延縮附近および底質速度は、SiH。 実数化型形成法による場合と比べて延急のないものであった。 しかし、TEOSを用いた場合、酸化版の茲留応力がかなり失きく、厚く成蹊するとクラックが発生すると考えられた。

ンーTEOS反応を無と無外線の両者にて行なったので、アスペクト比1、2でも、スッテブカペリッジよく二酸化シリコンが増減し、しかも増減速度に拡棄法(比較例)の約3倍であった。 また、実施例1のシリコン酸化原中に

は、我智俊の・本者が認められず、 TEOSの 分解が効果的に最終ポイントまで選行したこと が示唆された。 さらに、超越歌 圧について は、るMV/cmであり、ほぼ魚似 化頭の水型 に達しており、クラック都止対気上 重要である 弦部に力も低かった。 そして、同様の方法で 飯 区 2 μ m の シリコン酸 化酸モ形 収 した場合 も、クラックの発生は配められなかった(デー タ名略)。

実成的1 については、シリコン酸 化酸の性状をさらに詳細に被討すると表に、 年 塚体整理型 造時の後工程 (エッチングまで)に 供したが、ポイドの発生が見られないことに 加え、ウェットエッチングを行なった 結果、 腰の 配否性にムラのないこが確認された。

実施例2は、実施例1と同志に成蹊を行なった後、アニールを行なったものである。 なお、アニール前のシリコン酸化酸の特性は、 実施例1で得たシリコン酸化酸と同様であった (データ省略)。

特別平3-286\$31(11)

我 2 に示すとおり、 英笠 例 1 に比べ、 シリコン 歌 化 質 の 登留 応力 および 絶縁 耐圧 が さらに 向上した。

以上のなく、従来のシリコン酸化積多底层に 比べ、主義明益は底額速度が著しく大きい。 また、形成されたシリコン酸化膜の膜質も、従 来位によるものよりも優れる。

#### <発明の効果>

主教的により、成績途度が大きく、概覚に侵 れるシリコン酸化配を提供するシリコン酸化酶 の形成方法が提供される。

本発明は、より低級でのシリコン酸を製の形成を可能とする方法であるので、半年体質図の配線層に融点の低い全図を用いた場合にも連用できる。

また、本発明は、成既逆度が大きいので、枚 様式装置に適用した際も実用的な製造時間を確 係できる。

さらに、本発明によって形成されるシリコン

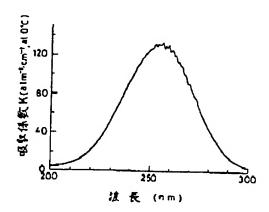
能化感は、絶験財圧性や最初応力をで示される は気が使れるので、単導体能量を 造工程中の シリコン酸化反形反映の参回りが大きく向上する。

#### 4. 図面の質単な説明

第1四日、オゾンの吸収スペクトルである。

存許出頭人 川 新 製 禁 选 式 全 社 代 理 人 弁理士 裏 辺 望 社 同 分理士 三 和 新 子

FIG. 1



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ ÕTHER:

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.